Soixantième année. - N ° 68 C Mercredi 8 et jeudi 9 avril 2026

BODACC

BULLETIN OFFICIEL DES
ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES
ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'information légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.bodacc.fr
-

BODACC « C »

Annonce n° 8176

77 – SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Dépôt des comptes des sociétés

820 962 926 RCS Meaux.
TSVTECH.
Forme : Société par actions simplifiée.
Adresse du siège social : 7, allée du Mail, 77230 Rouvres.
Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31 décembre 2024.